multi-cb
LEITERPLATTEN

**1-48 Lagen · Ab 1AT Express · 30 Jahre**

Multi Circuit Boards Limited
Business Centres, Holyrood Close, Poole, BH17 7FJ, GB

| | |
|---|---|
| KUNDEN NR. | 3697 |
| LOGIN NR. | 161813 |
| KONTAKT | Gudula Withers |
| TELEFON | +49 8104 628 - 0 |
| EMAIL | G.Withers@multi-circuit-boards.eu |
| GÜLTIG BIS | 10.04.2021 |
| **IHRE REF. NR.** | **PCB quotation - multiple PCBs** |

Infineon Technologies Austria AG AFC 1

Siemensstrasse 2
AT-9500 Villach

## Angebot MA-1302871 vom 12.03.2021

Dieses Angebot beruht auf den von Ihnen übermittelten Spezifikationen ohne Überprüfung evtl. übermittelter Daten. Fehlende Angaben wurden durch Standardspezifikationen ersetzt. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen (https://www.multi-circuit-boards.eu/).

| POS. | BESCHREIBUNG | ANGEBOT |
|---|---|---|

**1**

**Leiterplatte**

| | |
|---|---|
| Bezeichnung | 10_TLE4972_TDSO_StandardPCB_S-Bend_V2_1_11_03_2021 |
| Lagen | 4 Lagen |
| Größe (x/y) | 64,0mm x 80,0mm = 0,51dm² |
| Oberfläche | HAL Bleifrei |
| Leiterbahnabstand, -breite, Restring | ≥ 150µm |
| Min. Bohrungen | ≥ 0,3mm |
| Lagenaufbau | Kundenspezifisch |
| Material | FR4 1.55mm, OL:35µm / IL:140µm Cu |
| Lötstopp | doppelseitig, grün |
| Positionsdruck | doppelseitig, weiß |
| E-Test | inklusive |

Produktionsdaten: 10_TLE4972_TDSO_StandardPCB_S-Bend_V2_1_1

DRC erfolgt

| ARBEITSTAGE | MENGE | PREIS (EINHEIT) | PREIS (GESAMT) |
|---|---|---|---|
| ca. 20 AT | 20 Stück | 20,24 € | 404,80 € |

**2**

**SMD Schablone**

| | |
|---|---|
| Bezeichnung | TOP_10_TLE4972_TDSO_StandardPCB_S-Bend_V2_1_11_03_2021 |
| Format | 84mm x 100mm = 0,84dm² |
| Datenpositionierung | hochkant |
| Schablone für | TOP |
| Dicke | 100µm |
| Beschriftung (Rakelseite) | 10_TLE4972_TDSO_StandardPCB_S-Bend_V2_1_11_03_2021 |
| Beschriftung Ausführung | angelasert |
| Archivkarton | Nein |

Produktionsdaten: 10_TLE4972_TDSO_StandardPCB_S-Bend_V2_1_1

DRC erfolgt

| ARBEITSTAGE | MENGE | PREIS (EINHEIT) | PREIS (GESAMT) |
|---|---|---|---|
| ca. 2 AT | 1 Stück | 9,90 € | 9,90 € |

**3**

**Leiterplatte**

| | |
|---|---|
| Bezeichnung | 12_TLE4972_VSON_Lateral_S-Bend_V2_1_11_03_2021 |
| Lagen | 2 Lagen |
| Größe (x/y) | 64,0mm x 85,0mm = 0,54dm² |
| Oberfläche | HAL Bleifrei |
| Leiterbahnabstand, -breite, Restring | ≥ 150µm |
| Min. Bohrungen | ≥ 0,3mm |
| Material | FR4 1.55mm, 35µm Cu |
| Lötstopp | doppelseitig, grün |
| Positionsdruck | doppelseitig, weiß |
| E-Test | inklusive |

Produktionsdaten: 12_TLE4972_VSON_Lateral_S-Bend_V2_1_11_03_

DRC OK ☑

| ARBEITSTAGE | MENGE | PREIS (EINHEIT) | PREIS (GESAMT) |
|---|---|---|---|
| ca. 4 AT | 20 Stück | 7,36 € | 147,20 € |
| ca. 10 AT | 20 Stück | 3,84 € | 76,80 € |

| POS. | BESCHREIBUNG | ANGEBOT |
|---|---|---|

**4**

**SMD Schablone**

| | |
|---|---|
| Bezeichnung | TOP_TOP_12_TLE4972_VSON_Lateral_S-Bend_V2_1_11_03_2021 |
| Format | 84mm x 105mm = 0,88dm² |
| Datenpositionierung | hochkant |
| Schablone für | TOP |
| Dicke | 100µm |
| Beschriftung (Rakelseite) | TOP_12_TLE4972_VSON_Lateral_S-Bend_V2_1_11_03_2021 |
| Beschriftung Ausführung | angelasert |
| Archivkarton | Nein |

Produktionsdaten: 12_TLE4972_VSON_Lateral_S-Bend_V2_1_11_03_

DRC OK ☑

| ARBEITSTAGE | MENGE | PREIS (EINHEIT) | PREIS (GESAMT) |
|---|---|---|---|
| ca. 2 AT | 1 Stück | 9,90 € | 9,90 € |

**5**

**SMD Schablone**

| | |
|---|---|
| Bezeichnung | BOT_BOT_12_TLE4972_VSON_Lateral_S-Bend_V2_1_11_03_2021 |
| Format | 84mm x 105mm = 0,88dm² |
| Datenpositionierung | hochkant |
| Schablone für | BOT |
| Dicke | 100µm |
| Beschriftung (Rakelseite) | BOT_12_TLE4972_VSON_Lateral_S-Bend_V2_1_11_03_2021 |
| Beschriftung Ausführung | angelasert |
| Archivkarton | Nein |

| ARBEITSTAGE | MENGE | PREIS (EINHEIT) | PREIS (GESAMT) |
|---|---|---|---|
| ca. 2 AT | 1 Stück | 9,90 € | 9,90 € |

**6**

**Leiterplatte**

| | |
|---|---|
| Bezeichnung | TLE4972_3ph_vertical_pcb_v2_0_11_03_2021 |
| Lagen | 2 Lagen |
| Größe (x/y) | 85,0mm x 85,5mm = 0,73dm² |
| Oberfläche | HAL Bleifrei |
| Leiterbahnabstand, -breite, Restring | ≥ 150µm |
| Min. Bohrungen | ≥ 0,3mm |
| Material | FR4 1.55mm, 35µm Cu |
| Lötstopp | doppelseitig, grün |
| Positionsdruck | einseitig TOP, weiß |
| E-Test | inklusive |
| Durchkontaktierte Schlitze | True |

Produktionsdaten: TLE4972_3ph_vertical_pcb_v2_0_11_03_2021.zip

DRC OK ☑

| ARBEITSTAGE | MENGE | PREIS (EINHEIT) | PREIS (GESAMT) |
|---|---|---|---|
| ca. 4 AT | 20 Stück | 7,63 € | 152,60 € |
| ca. 10 AT | 20 Stück | 3,74 € | 74,80 € |

**7**

**SMD Schablone**

| | |
|---|---|
| Bezeichnung | TOP_TOP_TLE4972_3ph_vertical_pcb_v2_0_11_03_2021 |
| Format | 105mm x 105,5mm = 1,11dm² |
| Datenpositionierung | hochkant |
| Schablone für | TOP |
| Dicke | 100µm |
| Beschriftung (Rakelseite) | TOP_TLE4972_3ph_vertical_pcb_v2_0_11_03_2021 |
| Beschriftung Ausführung | angelasert |
| Archivkarton | Nein |

Produktionsdaten: TLE4972_3ph_vertical_pcb_v2_0_11_03_2021.zip

DRC OK ☑

| ARBEITSTAGE | MENGE | PREIS (EINHEIT) | PREIS (GESAMT) |
|---|---|---|---|
| ca. 2 AT | 1 Stück | 9,90 € | 9,90 € |

**8**

**Leiterplatte**

| | |
|---|---|
| Bezeichnung | TLE4972_1ph_carrier_pcb_v3_0_11_03_2021 |
| Lagen | 2 Lagen |
| Größe (x/y) | 11,0mm x 13,75mm = 0,02dm² |
| Oberfläche | Chemisch Zinn |
| Leiterbahnabstand, -breite, Restring | ≥ 100µm |
| Min. Bohrungen | ≥ 0,2mm |
| Material | FR4 0.5mm, 35µm Cu |
| Lötstopp | doppelseitig, grün |
| Positionsdruck | einseitig TOP, weiß |
| E-Test | inklusive |

Produktionsdaten: TLE4972_1ph_carrier_pcb_v3_0_11_03_2021.zip

DRC OK ☑

| ARBEITSTAGE | MENGE | PREIS (EINHEIT) | PREIS (GESAMT) |
|---|---|---|---|
| ca. 6 AT | 60 Stück | 3,03 € | 181,80 € |

KUNDENBERTREUUNG:
Multi Leiterplatten GmbH
Brunnthaler Straße 2
DE-85649 Brunnthal
Tel.: +49 8104 628 0 | Fax: -160

VERTRAGSPARTNER:
Multi Circuit Boards Ltd. | Business Centres, Holyrood Close | GB-Poole, BH17 7FJ | VAT-ID: DE281397430
Registered Address: 9 Pullman Business Park, Pullman Way | GB-Ringwood, BH24 1 HD | GB Co. Reg: 07909372
Kontakt: Tel: +44 1425 489 111 | Fax: +44 1425 471 715 | info@multi-circuit-boards.eu | www.multi-cb.eu
Bankverbindung: Commerzbank München | IBAN DE31 7004 0048 0763 3407 00 | BIC COBADEFF970

FED Fachverband für Design, Leiterplatten- & Elektronikfertigung
IPC Member

| POS. | BESCHREIBUNG | | ANGEBOT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ARBEITSTAGE | MENGE | PREIS (EINHEIT) | PREIS (GESAMT) |
| 9 | **SMD Schablone** | | ca. 2 AT | 1 Stück | 9,90 € | 9,90 € |
| | Bezeichnung | TOP_TLE4972_1ph_carrier_pcb_v3_0_11_03_2021 | | | | |
| | Format | 31mm x 33,75mm = 0,1dm² | | | | |
| | Datenpositionierung | hochkant | | | | |
| | Schablone für | TOP | | | | |
| | Dicke | 100µm | | | | |
| | Beschriftung (Rakelseite) | TLE4972_1ph_carrier_pcb_v3_0_11_03_2021 | | | | |
| | Beschriftung Ausführung | angelasert | | | | |
| | Archivkarton | Nein | | | | |
| | Produktionsdaten: TLE4972_1ph_carrier_pcb_v3_0_11_03_2021.zip<br>DRC OK ☑ | | | | | |

- Alle Preise zzgl. deutscher Mehrwertsteuer und Versandkosten
- Geben Sie bitte bei der Bestellung die gewünschte Position, Arbeitstage und Menge an.
- Sie können über unser Online-Portal bestellen. Ihre Login Nummer ist: 161813.

Wir schließen nur Verträge mit natürlichen oder juristischen Personen oder rechtsfähigen Personengesellschaften, die bei Abschluss des Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handeln. Die Produktion erfolgt ausschließlich aufgrund digitaler Gerberdaten und digitalen Daten aus Bohrprogrammen. Bitte beachten Sie die bei uns im Internet unter Technik - Design-Hilfe - Technische Voraussetzungen definierten Formate und Spezifikationen. Sofern im Artikel nicht anders vermerkt, beziehen sich die angebotenen Preise und die Fertigung auf IPC-A-600 Klasse 2. Nur Werktage (Bayern) von Montag bis Freitag sind Arbeitstage (= Fertigungszeit). Als erster Arbeitstag gilt der Tag, an dem bis spätestens 09:00 Uhr MEZ alle zur Durchführung des Auftrages notwendigen Unterlagen und vollständigen Produktionsdaten bei uns eingegangen und mögliche technische Rückfragen geklärt sind. Der Versandtag zählt nicht zur Fertigungszeit. Beim Eildienst wird der Aufpreis entsprechend der tatsächlichen Lieferzeit in Rechnung gestellt. Auch beim Eildienst sind Teillieferungen vorbehalten. Fixgeschäfte lehnen wir, auch im Eildienst, grundsätzlich ab. Mehr- oder Minderlieferung von bis zu 10% bleiben vorbehalten. Wir sind berechtigt noch vor Produktionsbeginn eine von uns festgesetzte Anzahlung in Rechnung zu stellen oder nur gegen Vorabkasse zu liefern. Im Falle einer Stornierung stellt Multi Circuit Boards Ltd. die angefallenen Kosten in Rechnung.

KUNDENBERTREUUNG:
Multi Leiterplatten GmbH
Brunnthaler Straße 2
DE-85649 Brunnthal
Tel.: +49 8104 628 0 | Fax: -160

VERTRAGSPARTNER:
Multi Circuit Boards Ltd. | Business Centres, Holyrood Close | GB-Poole, BH17 7FJ | VAT-ID: DE281397430
Registered Address: 9 Pullman Business Park, Pullman Way | GB-Ringwood, BH24 1 HD | GB Co. Reg: 07909372
Kontakt: Tel: +44 1425 489 111 | Fax: +44 1425 471 715 | info@multi-circuit-boards.eu | www.multi-cb.eu
Bankverbindung: Commerzbank München | IBAN DE31 7004 0048 0763 3407 00 | BIC COBADEFF970

FED Fachverband für Design, Leiterplatten- & Elektronikfertigung
IPC Member